GE Healthcare Life Sciences

Biacore

现场培训教程



培训内容

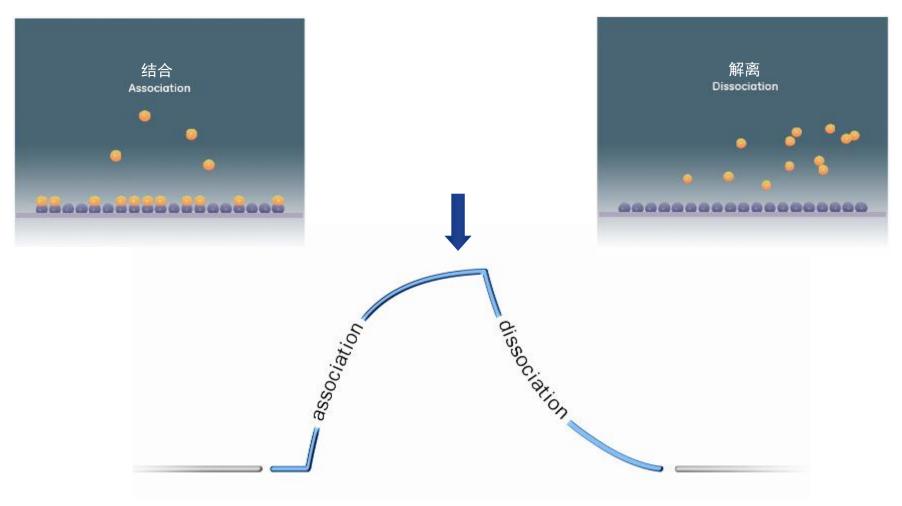
- Biacore的原理与应用
- Biacore的基本实验流程
- DEMO实验
- 数据分析
- 维护保养



Biacore的原理与应用

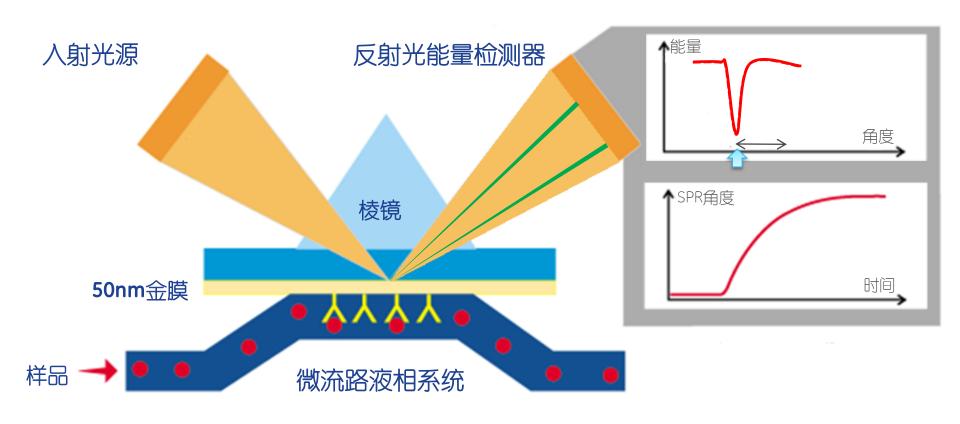


Biacore: 实时、无标记、活性分子互作分析





表面等离子共振原理 (SPR)

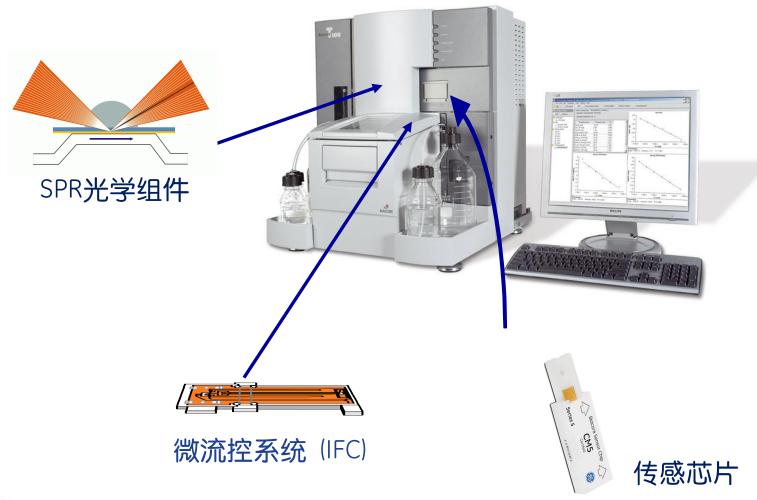


SPR 是一种折光率传感器

- ✓响应值反映了SPR角度的改变
- ✓响应信号依赖于芯片表面分子的浓度和温度
- ✓1RU的响应值大致上相当于芯片表面结合物质的浓度改变了1pg/mm²(蛋白结合与CM5芯片)

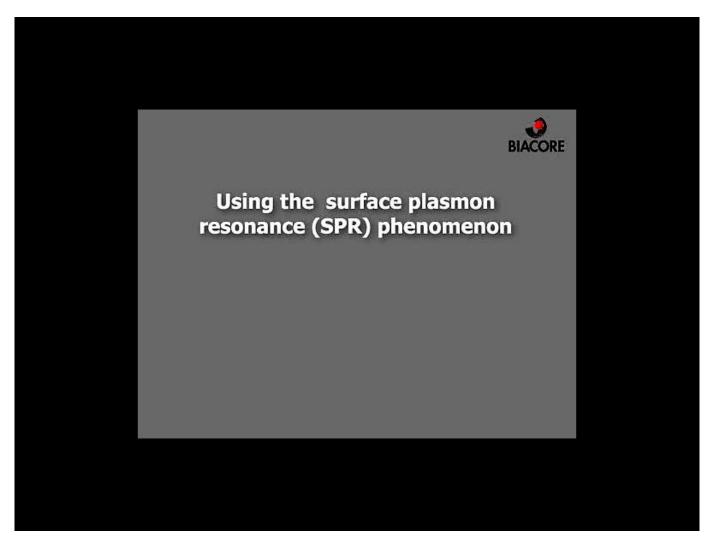


Biacore核心组件





通过表面等离子共振技术(SPR)测定结合





Biacore的典型应用

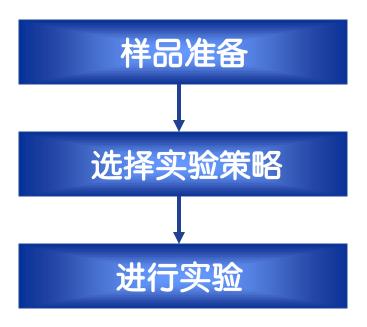
- 特异性分析
 - 目标分子与靶分子之间是否发生结合? 特异性如何?
- 多重结合分析
 - 哪些分子参与了复合体的形成?顺序是什么?
- 亲和力测定
 - 配体与分析物之间的结合强弱?
- 动力学分析
 - 两分子结合和解离的速率快慢?
- 浓度测定
 - 样品中的目标分子浓度高低?
- 热力学分析
 - 结合强弱、快慢的结构机理是什么?



Biacore的基本实验流程



Biacore的基本实验流程





1.**样品准备** 分析物和配体的定义





1.样品准备

样品的注意点

- 样品的均一性
 - --确保样品充分水溶,样品中没有任何沉淀、颗粒
 - --保持样品处于均一的、不聚集的状态
- 蛋白纯度 (>90%)
- 准确定量样品浓度
- 了解蛋白样品的等电点/分子量信息
- 了解样品成分
 - --分析物中不能含有甘油、蔗糖、咪唑



1.样品准备

缓冲液的选择

- 大多数常用的缓冲液都适用于Biacore,须根据结合活性和 真实情况来选择最适buffer,添加剂,辅助因子
- 建议在运行缓冲液中保持一定盐离子强度,加入表面活性剂 P20(0.05%),以降低非特异性吸附
- 避免添加蔗糖、甘油、咪唑等高折光率物质
- 必须经0.22 µm膜过滤并抽气(隔日使用需冲洗过滤脱气)
- 如使用有机溶剂,如DMSO,请参考兼容试剂表和小分子手册



1.样品准备

氨基偶联的考虑

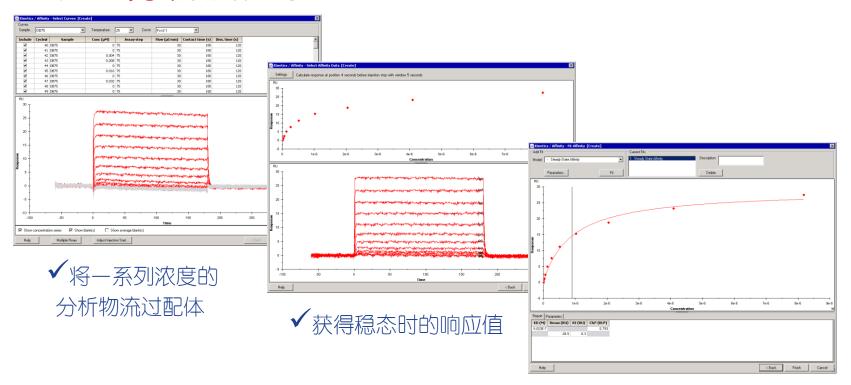
- 若进行氨基偶联:
 - --氨基偶联时,配体不能含有Tris, NaN₃, 甘氨酸等含伯氨基成分

--极酸性蛋白不能固定于CM系列的芯片,可选择其它芯片或者捕获方法固定



2.选择实验策略

通过稳态分析获得亲和力

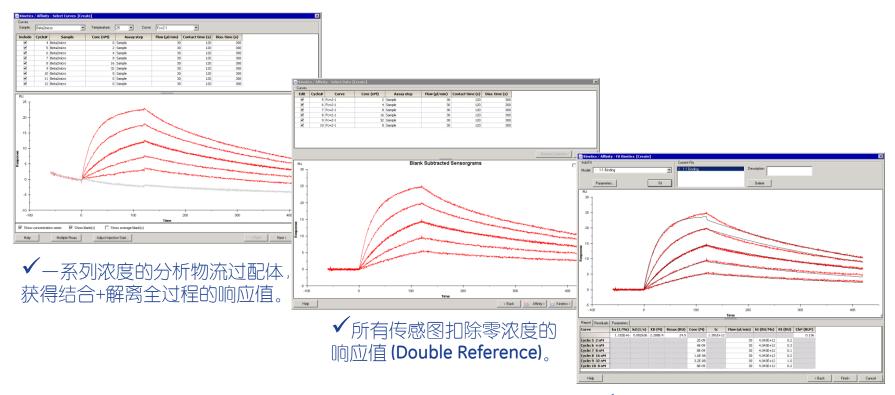


✓以浓度为X坐标,稳态响应值为Y值,通过拟合"饱和曲线"获得亲和力 K_p



2.选择实验策略

通过动力学方法获得亲和力



✓ 通过拟合所有曲线,获得动力学 ka, kd和亲和力K_D。K_D=kd/ka。

亲和力 K_D 由动力学常数 k_a , k_d 获得,是结合和解离两个过程的综合结果。



2.选择实验策略

传感芯片的选择

11种不同的芯片类型

CM5, CM4, CM3: 芯片→蛋白、肽段、小分子等

CM7: 小分子化合物研究

SA芯片: 生物素标记的分子, 如核酸、糖类等

Biotin CAP芯片:可逆性生物素捕获芯片

NTA芯片: His重组蛋白

L1 芯片:模拟脂质双分子层环境

HPA芯片:实现膜系统相关的互作分析

C1芯片: 研究细胞、病毒等大颗粒分子

Au裸金芯片: 客户定制表面(材料、高分子等)

30余种不同的试剂盒及缓冲液产品

氨基偶联试剂盒、巯基偶联试剂盒;

GST捕获试剂盒 → GST重组蛋白分析;

NTA捕获试剂盒 His 重组蛋白分析 ……





3.实验过程 固定配体



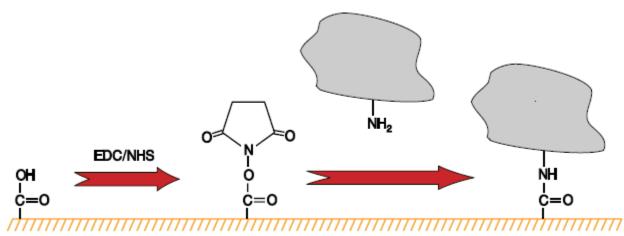
固定配体



固定配体



固定配体



•活化: EDC/NHS注入,发生表面酯化

•配体偶联:与配体蛋白的氨基发生反应

•封闭: 用乙醇胺封闭芯片上多余的有活性羧基



固定配体: 偶联pH的选择

- 通过实验步骤寻找合适的偶联pH
- 当pH>3.5时, 芯片表面葡聚糖基质携带负电荷
- 偶联缓冲液的pH应该高于3.5, 但低于配体蛋白的等电点
- 对于许多蛋白质, 10 mM醋酸钠缓冲液(pH 4.5)较为适合
- 蛋白配体的浓度一般介于10-100µg/ml, 初始可尝试20µg/ml
- 当无法获得理想预偶联效果时,请检查样品的pH



固定配体: 偶联pH的选择

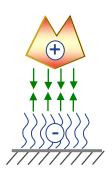
 预富集的目的: 在化学偶联过程,通过静电作用吸附并提高芯片 表面附近的配体浓度,从而提高偶联的效率和减少配体消耗。

pH<3.5



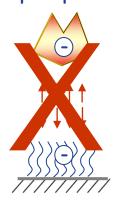
pH太低时,葡聚糖不带电,无法富集

3.5<pH<pl



蛋白带正电, 葡聚糖带负电。通过静电吸附可以富集配体。

pH>pl



蛋白和葡聚糖带相 同负电,无法富集

- 够用原则
- 尽量温和



固定配体: 配体偶联水平的计算

- 配体偶联水平决定了芯片表面与分析物间的结合容量
- 不同分析方法所需的偶联水平也不同
 - --稳态分析、浓度测试、特异性: 偶联水平尽量高
 - --动力学分析: 低偶联水平
- 配体偶联水平的计算:

$$R_{max} = \frac{analyte\,MW}{ligand\,MW} \times R_L \times S_m$$

R_L = 配体偶联水平

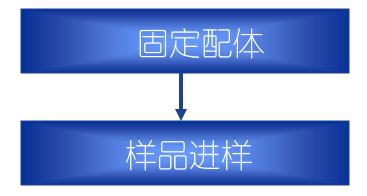
R_{max} 描述了芯片表面的最大结合容量,对于动力学低偶联需要Rmax≤100

S_m = 化学计量比 (Analyte:Ligand, 未知时选择Sm=1)



样品进样

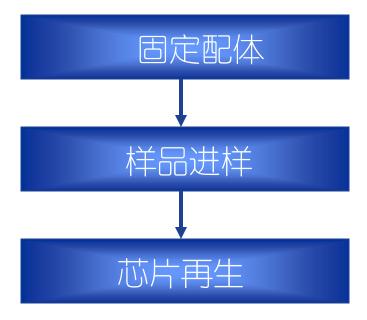






3.实验过程 芯片再生

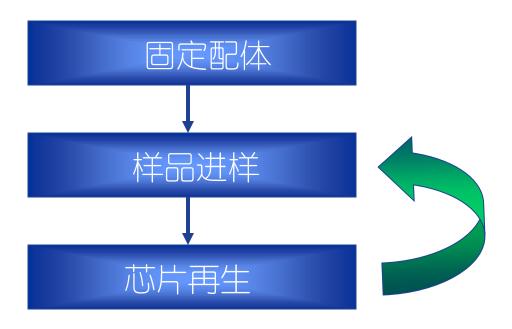






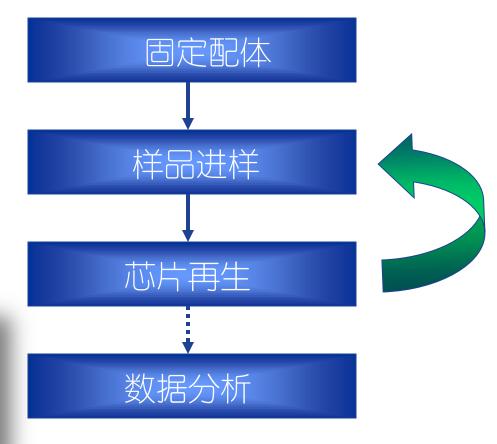
循环进样

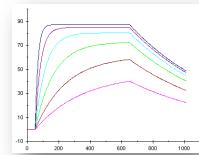






数据分析

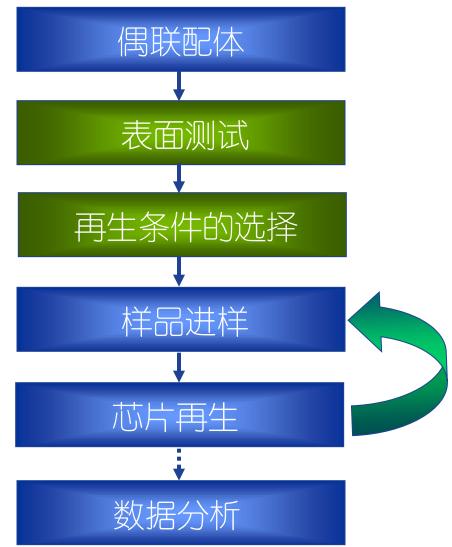






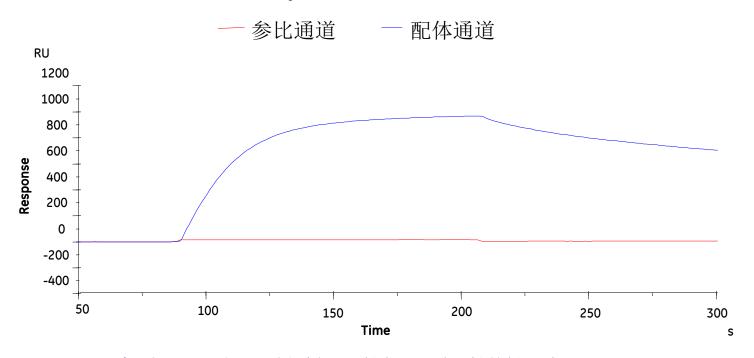
实际实验中的额外考量







芯片表面测试

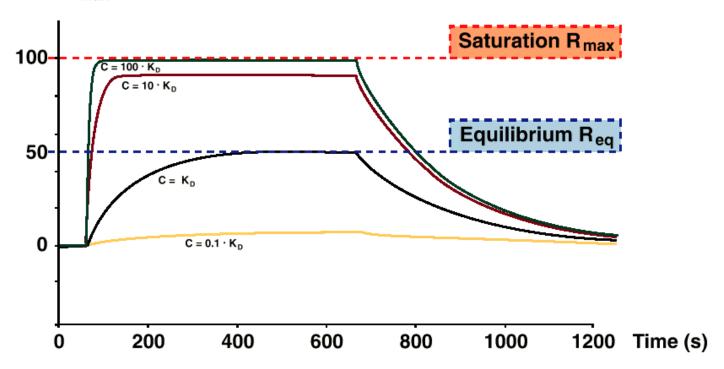


- 在实际分析开始前,进行一次进样操作
- 使用常规的分析物浓度
- 传感图能提供有用的分子相互作用信息 结合时间、解离时间、估算大致**K**_D
- 用来评估对照表面上的非特异性吸附的结合水平



K_D 的预估

% of R_{max}

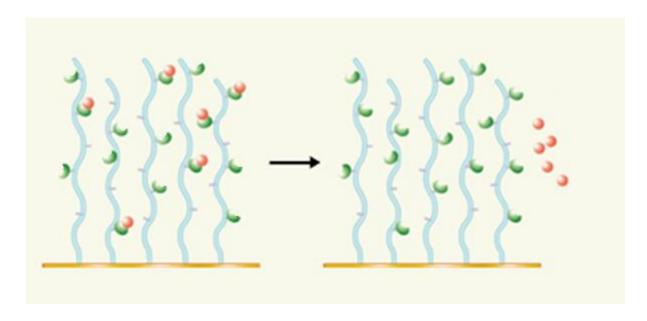


- 预估K_D
- 动力学分析中,通过预估的Kp设计浓度梯度
- 获得的Ko必须落在实验浓度范围内



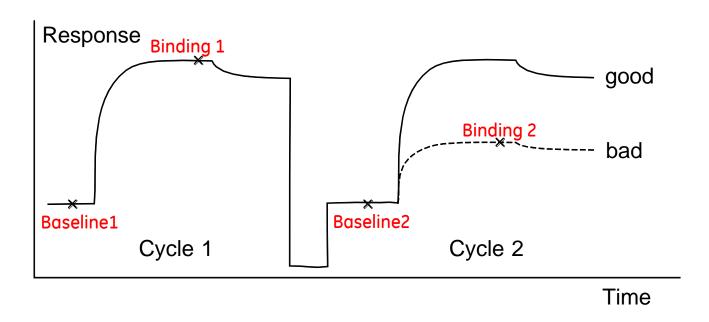
再生条件的选择

- 将与配体结合的残留的分析物分子从芯片表面彻底除去
- 必须保持芯片上配体分子的活性
- 有效的再生对获得高质量的分析数据至关重要!





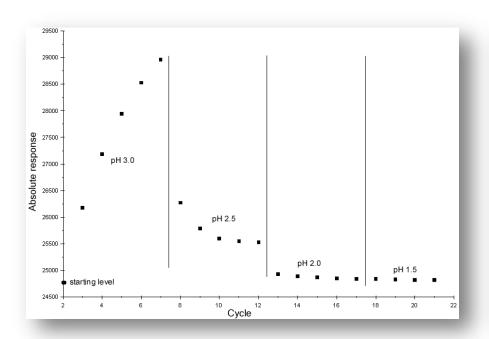
再生条件的选择-测试

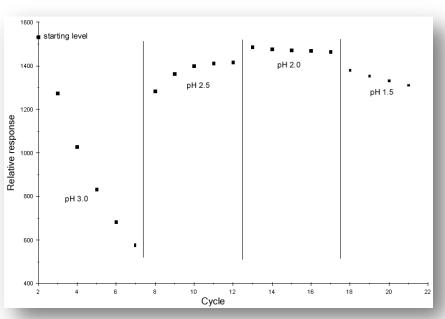


- 有效的再生条件能够去除所有剩余的分析物分子 (Baseline)
- 分析物重复一次进样,以检测是否配体维持了原有的活性 (Binding)
- 重复多次进样和再生,充分确保所选择的再生条件的有效性



再生条件的选择





基线的变化

结合水平的变化



再生条件的选择-小结

• 理想的再生

通过多次的进样,结合水平都基本维持稳定。和第一次进样相比,结合水平的变化在**10%**之内

• 过于温和的环境

结合水平逐渐降低,基线值逐渐增高

• 过于苛刻的环境

结合水平逐渐降低,基线维持稳定或逐渐降低



常用的再生条件

- 最适的再生环境内因样品和组合不同而不同
- 相对于可检测的分子的广泛性,再生条件可选择的范围相对较小
- 当配体分子是蛋白质时,建议可选择的再生起始测试条件
 - ─ 低 pH (10 mM glycine-HCl, 从 pH 3 至 pH 1.5)
 - 乙烯乙二醇 (Ethylene glycol, 50%, 75% 和 100%)
 - 高 pH (1-50mM NaOH)
 - MgCl₂ (1-4 M)
 - 参考文献和再生条件筛选试剂盒
 - Biacore网站的再生数据库
- 注意再生试剂与运行缓冲液的兼容性





DEMO实验



目标 上手实验

获得抗体anti-β2μ-globulin IgG与抗原β2μ-globulin蛋白结合的动力学常数(k_a , k_d , K_D)

• 配体: IgG, 150KDa

• 分析物: β2μ-globulin, 11.8KDa

• 芯片: CM5

• 配体固定方法: 氨基共价偶联

• 运行缓冲液: HBS-EP+ buffer

(0.01M HEPES, pH7.4, 0.15M NaCl, 3mM EDTA, 0.05% (v:v)表面活性剂P20)



1. 装入芯片

- 1. 从冰箱取出CM5芯片包装,恢复至室温(~15分钟)
- 2. 执行软件命令(Undock chip/Eject chip),取出原有芯片
- 3. 从包装中取出芯片,按照芯片上的方向指示放入芯片
- 4. 将芯片舱门推上
- 5. 使用软件命令装入新芯片(Dock chip)
- 6. 缓冲液人口管插入到新的运行缓冲液中
- 7. 使用Prime快速更换缓冲液

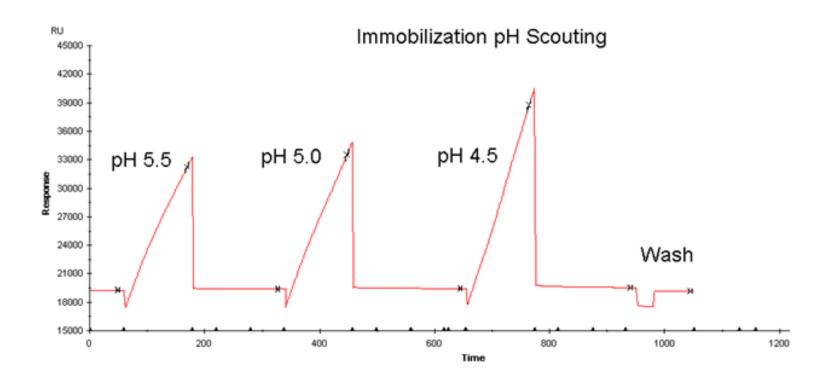


2. 预富集

配体	Anti-β2μ-globulin IgG
配体稀释	分别将3µl配体+97µl 10 mM NaAc (pH4.5, pH5.0, pH5.5)稀释
运行模式	手动模式
Flowcell	FC2
流速	10 μl/min
进样	120 s
再生	50 mM NaOH 30 s



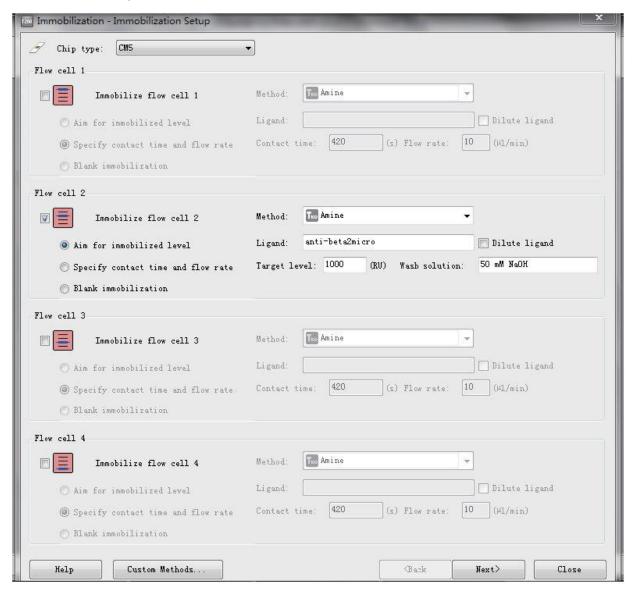
2. 预富集: 预计结果





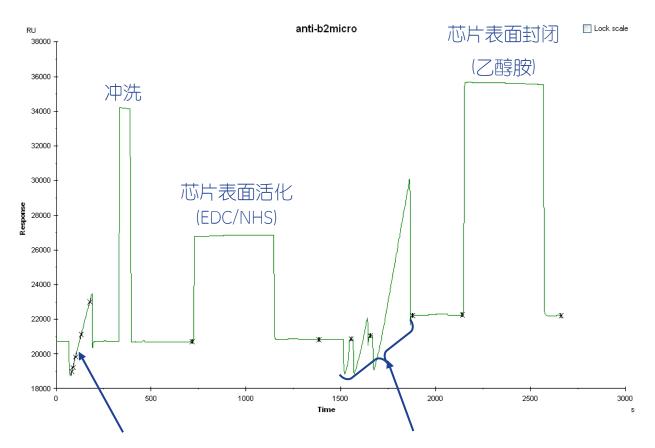
本仪器具体操作步骤参考另一文件《Biacore X100 简易操作指南》,但基本原理及步骤相同。

3. 芯片偶联: Wizard模式





3. 芯片偶联: 预计结果

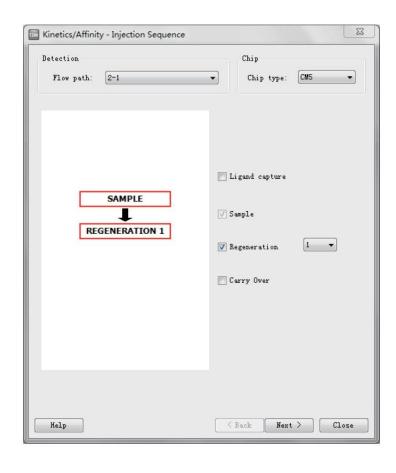


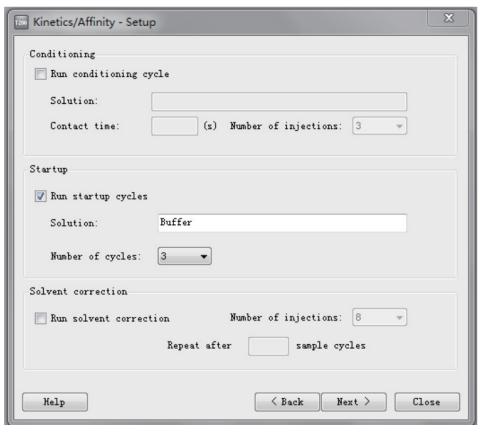
空芯片静电吸附测试预富集能力

通过"脉冲式"多次配体进样,最终达到预设的偶联水平。(第一针的进样量由预富集测试决定)



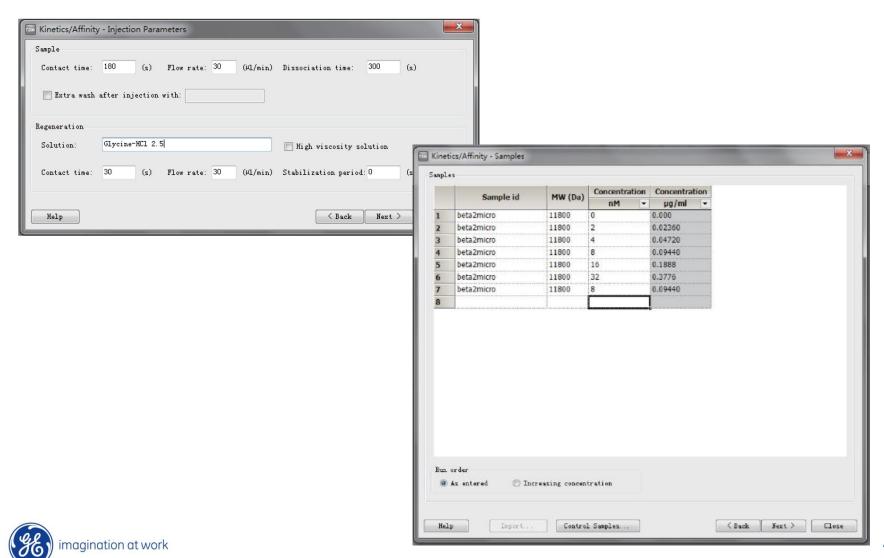
4. 多循环动力学实验



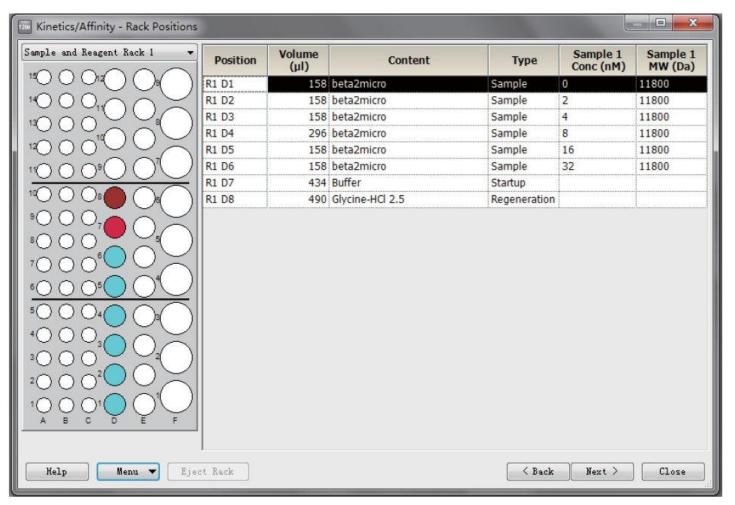




4. 多循环动力学实验



4. 多循环动力学实验

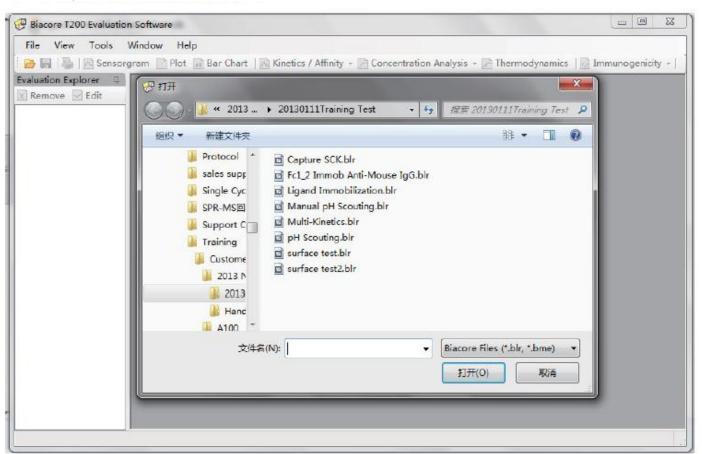




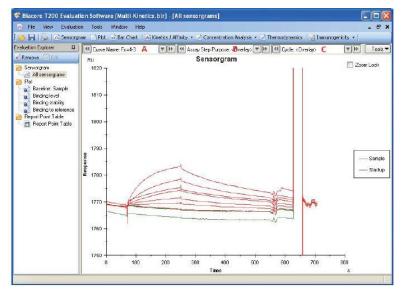


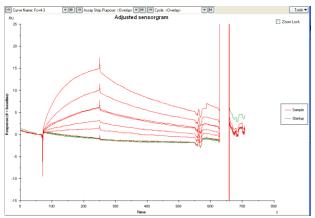
导入数据

- 1. 打开Biacore Evaluation Software程序(Start->Program->Biacore->Biacore T200 Evaluation Software)
- 2. 选择File->Open,打开实验数据结果文件

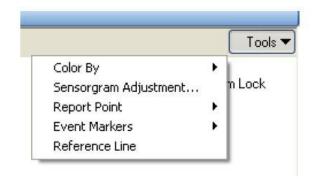


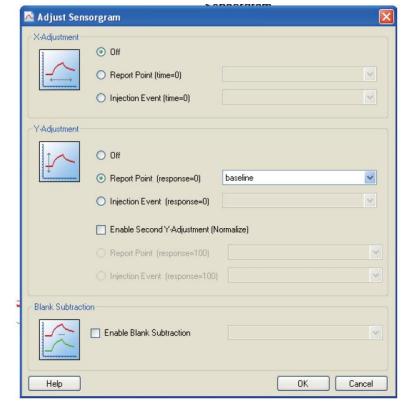
调整导入的数据:将Baseline对齐且归零









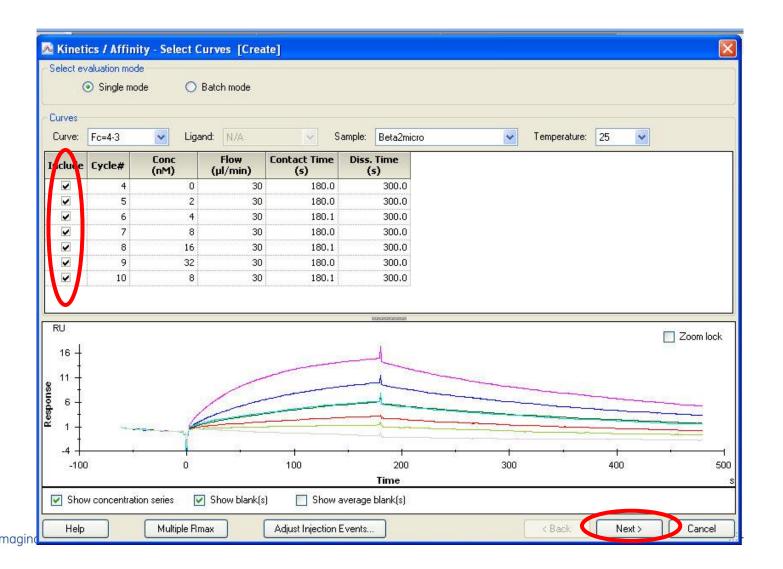


数据分析 选择分析模式

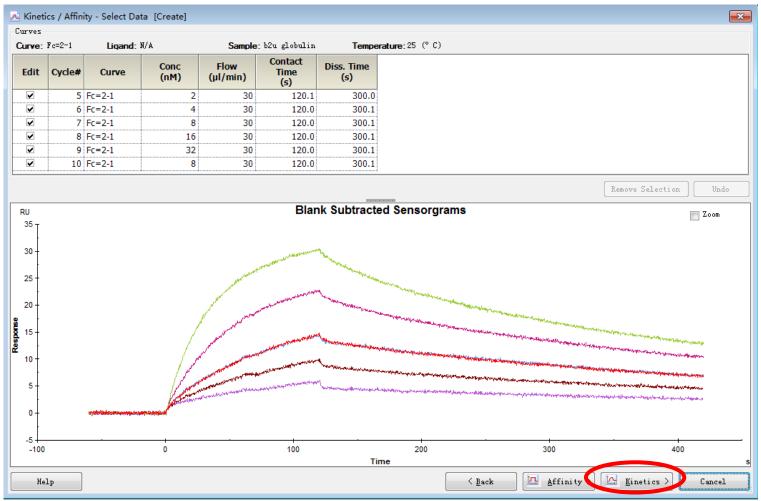




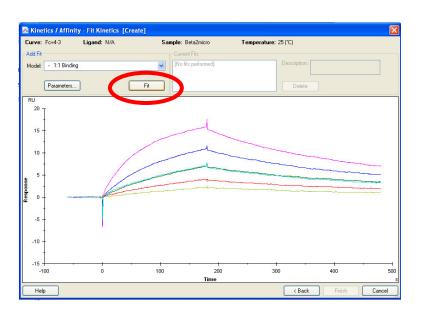
选择需要的曲线,扣除零浓度曲线

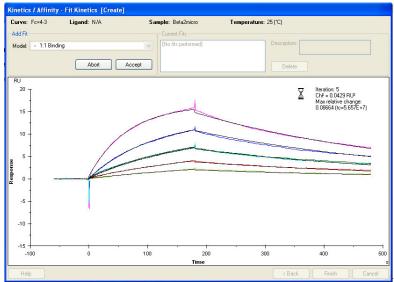


数据分析动力学分析



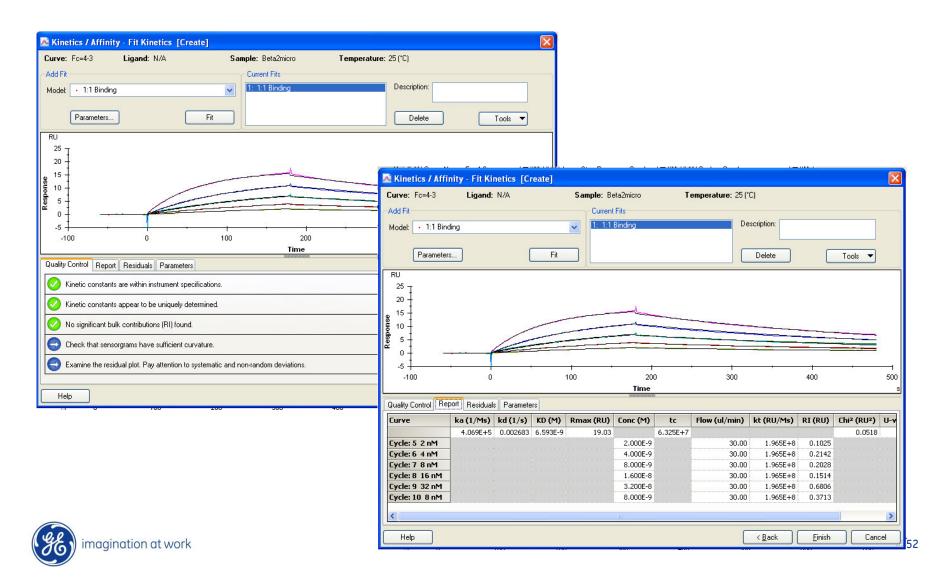




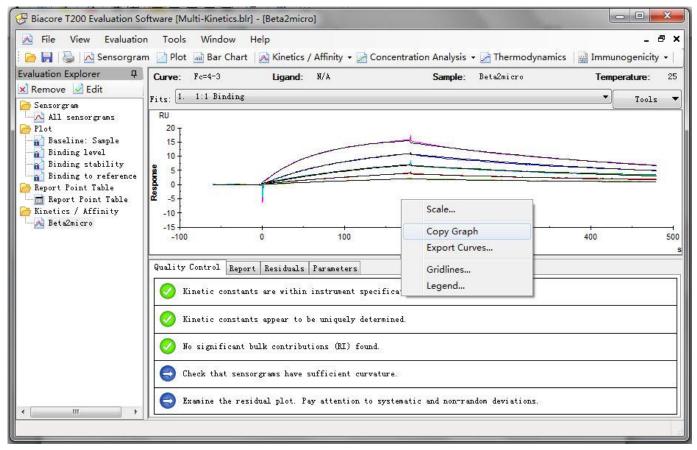




动力学分析: 拟合后的结果



导出结果



可以在File->Export导出多种格式的数据

如果要选择图形输出,可以在图片上点击右键,选择Copy Graph,然后

直接粘贴到Windows画图工具或Word、PPT软件中imagination at work

设备维护



课程目标

- 了解Biacore维护的重要性
- 每日维护
- 每周维护
- 每月维护
- Standby和关机



为什么要做维护?

• 日常仔细、彻底的维护对于保持Biacore的性能和获得高质量数据极为重要!

• 许多报告的"故障"都是由于未做好维护工作而造成的

• 维护工作不到位可能会影响实验的重复性

请遵循推荐的系统维护流程!



每日维护

- · 对缓冲液进行过滤(filter)
 - 即使是前一天使用的缓冲液也要进行重新过滤
 - 尽量使用新鲜的缓冲液
- 使用Prime对系统进行冲洗
 - 换芯片后要用原有的buffer或水prime冲洗系统
- 在每次实验间隙,将系统设定于Standby模式



每周维护

- 去吸附
 - 主菜单Tools->More Tools运行Desorb程序(SDS/甘氨酸)
 - SDS必须放置室温下
- 检查进样泵
 - 检查末端看是否有渗漏
 - 检查末端看是否有污染
 - 如果必须进行清洗步骤, Tools -> Service Tools -> Syringe/Tip



每月维护

- 去吸附和除菌
 - 主菜单Tools->More Tools运行Desorb程序
 - 主菜单Tools->More Tools运行Sanitize程序 (稀释的次氯酸钠)
- 测试系统性能
 - 主菜单Tools-> Test Tools中选择运行System Check (使用新的 CM5芯片/标准测试溶液/HBS-N buffer)



每次实验结束后,如何设置Biacore?

• 系统闲置如果小于7天

- 选择Standby模式,使系统内存在稳定的去离子水流
- 经常更换新鲜的去离子水

• 系统闲置如果超过7天

- 执行关机程序(Shutdown),按照指令分步使用水和70%乙醇
- 在关机后将蠕动泵压盖拧松



芯片的保存

半干法保存:





将芯片盒有字一面朝下放置,推出芯片内片,取大约100µl合适储存蛋白的缓冲液,滴到金膜上,至完全覆盖金膜区域即可。注意:枪头不要接触金膜!将内皮推回芯片盒内,一起装入一只50ml离心管。拧紧离心管盖,放置于4摄氏度冰箱。可选择水平放置,不要剧烈晃动,以免液滴脱落。此方法实际的可存放时间,主要取决于固定的生物分子的性质。

再次使用芯片时,将芯片内片取出,甩干至金膜区域无残留任何液体。注意:不可接触或用水洗金膜区域!检查确保芯片所有区域(包括芯片盒、内片、金膜)没有残留液体、盐析出。将芯片内片推回,即可使用。



800免费技术热线

固话请拨 800-810-9118 (免费) **手机请拨 400-810-9118** (收取市话费)

关于GE公司及产品的任何疑问, 都欢迎拨打800或400热线。



